银行账号（三排章）：

**“2017年度市软件和集成电路产业发展专项资金项目”**

**区级资金匹配申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称（盖章）** | |  | | **法人代表** | |  |
| **注册时间** | |  | | **注册资金** | |  |
| **注册地址** | |  | | **邮编** | |  |
| **经营地址** | |  | | **邮编** | |  |
| **统一社会信用代码** | |  | | **高新技术企业证书编号** | |  |
| **银行账号** | |  | | **开户行** | |  |
| **企业负责人** | | | | | | |
| **姓名** |  | | **职务** | |  | |
| **联系电话、手机** |  | | **电子邮箱** | |  | |
| **企业联系人** | | | | | | |
| **姓名** |  | | **职务** | |  | |
| **联系电话、手机** |  | | **电子邮箱** | |  | |
| **申请项目名称** |  | | **拟申请资助金额**  **（单位：万元）** | |  | |
| **审批意见** | | 根据《普陀区支持科技创新实施意见》（普科委规范〔2018〕1号），拟对市软件和集成电路产业发展专项资金项目按照“1:0.5比例最高不超过200万元”给予区级匹配资金 万元，资金分两批拨付，首期拨付50%，验收合格后拨付50%。  区科委领导签字： （单位盖章）  年 月 日 | | | | |

填报时间： 年 月 日